

FILAMENTO BAMBULAB PLA LITE REFILL

GIRASOL AMARILLO 1.75MM 1KG

BAMBULAB-PLA-LITE-SPL-G-A



Descripción

El filamento Bambu Lab PLA Refill Girasol Amarillo diseñado para ofrecer impresiones de alta calidad con un manejo sencillo y consistente desde el primer uso. Gracias a su excelente estabilidad dimensional y flujo uniforme, permite obtener acabados limpios y precisos sin necesidad de configuraciones complejas. Este filamento PLA proporciona una buena adhesión entre capas, resistencia mecánica confiable y una gran durabilidad para aplicaciones de prototipado, piezas decorativas y proyectos funcionales. Su presentación Refill está pensada para utilizarse con carretes reutilizables de Bambu Lab, ayudando a reducir desperdicios y hacer el proceso de impresión más sustentable.

Contenido:

- 1 filamento BAMBULAB PLA LITE REFILL GIRASOL AMARILLO

Especificaciones técnicas:

- Diámetro: 1.75 mm
- Peso: 1 kg
- Material: PLA (resistencia a una temperatura de 53°)
- Tamaño: 1.75 mm +/- 0.03 mm

AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2,
Centro Histórico, Centro, 06000
Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó

Alan Gael Garcia Huerta

Revisó

Ing. Kevin Cristian González Santos

Fecha

29/05/2026



Propiedades:

Propiedades físicas	Datos
Resistencia (Resistencia al impacto - XY)	$26.6 \pm 2.8 \text{ kJ/m}^2$
Adhesión de capas (Resistencia al impacto - Z)	$13.8 \pm 0.9 \text{ kJ/m}^2$
Resistencia (Resistencia a la flexión - XY)	$35 \pm 4 \text{ MPa}$
Rigidez (Módulo de flexión - XY)	$2580 \pm 220 \text{ MPa}$
Resistencia al calor (HDT, 0,45 MPa)	$57 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Aplicaciones



AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2,
Centro Histórico, Centro, 06000
Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó

Alan Gael Garcia Huerta

Revisó

Ing. Kevin Cristian González Santos

Fecha

29/05/2026

